

30JEITA-標準第 1036 号
平成 31 年 1 月 9 日

各位

(一社) 電子情報技術産業協会
半導体標準化専門委員会
委員長 吉田 浩芳

半導体標準化専門委員会 2018 年度成果報告会

「共創を生み出す半導体戦略」

－全体最適によるソリューションを目指す戦略的標準化活動－

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の諸事業に対しましては格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

半導体標準化専門委員会では、今年度の各技術委員会活動の成果をとりまとめた報告会を開催いたします。招待講演では、国際標準化政策の最新動向、EMC 設計とモデル開発、IEC/TC100（オーディオ・ビデオ・マルチメディアシステム及び機器）における最新の動向についてご紹介いただきます。また、報告会終了後は、ささやかながら、交流会の場を設けてございますので、こちらも合わせてご参加いただけましたら幸いです。

ご関係・ご関心の各位におかれましては、ぜひ、ご参加いただければ幸いと存じます。皆様のご参加をお待ちしております。

敬 具

【開催概要】

日 時：平成 31 年 2 月 15 日（金）13：00 ～ 17：00（受付開始 12：30 ～）

※終了後、参加者による交流会を予定（17：00 ～ 18：30／参加費無料）

場 所：**TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター（KDDI ビル）**

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-8-1 KDDI 大手町ビル 22F

アクセス URL：<https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-otemachi/access/>

主 催：(一社) 電子情報技術産業協会 半導体標準化専門委員会

定 員：60 名（定員になりしだい締め切らせていただきます。）

参加費：無料（交流会の参加費も無料です）

申込方法：事前申込制。下記 URL ページにある「参加申込フォーム」よりお申込みください。

申込 URL：<https://39auto.biz/jeita-semicon/touroku/thread15.htm>

申込期限：平成 31 年 2 月 13 日（水）

問合せ先：一般社団法人電子情報技術産業協会 標準化センター 担当：近藤・菊池

TEL：03-5218-1059

E-mail：device3@jeita.or.jp

【TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター（KDDIビル）へのアクセス】

地下鉄 大手町駅 C1出口 直結

JR 東京駅 丸の内北口 徒歩約 10分



【運営事務局、各種問い合わせ先】

一般社団法人 電子情報技術産業協会

標準化センター

担当：近藤・菊池

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル

TEL : 03-5218-1059

E-mail : device3@Jeita.or.jp

【プログラム】 司会：福場 義憲 氏（半導体&システム設計技術委員会 主査）

時間	タイトル	登壇者
13:00 ~ 13:05	開会のあいさつ	半導体標準化専門委員会 2018年度委員長 吉田 浩芳 [パナソニック セミコンダクタソリューションズ 株式会社]
13:05 ~ 13:35	講演Ⅰ 「経済産業省（METI）の国際標準化 政策動向ならびに最近トピックのご紹介」	経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 課長補佐 米田 竜司 氏
13:35 ~ 14:05	講演Ⅱ 「車両開発のパラダイムシフトに 適応する EMC 設計のあり方」	本田技研工業株式会社 企業プロジェクト 研究開発主事 福井 努 氏
14:05 ~ 14:35	講演Ⅲ 2018年 IEC トーマス・エジソン賞を 受賞して ～ カラーマネジメント技術開発における 知財・標準化戦略 ～	IEC/TC100/TA2 テクニカルエリアマネージャ 三菱電機株式会社 開発本部 役員技監 杉浦 博明 氏
14:35 ~ 14:55	半導体標準化専門委員会 2018年度功労賞 表彰式	
休憩（15分）		
15:10 ~ 15:30	半導体パッケージング技術委員会 「本年度成果と次年度計画」	半導体パッケージング技術委員会 次期主査 吉田 浩芳 氏 [パナソニック セミコンダクタソリューションズ 株式会社]
15:30 ~ 15:50	集積回路製品技術委員会 「本年度成果と次年度計画」	集積回路製品技術委員会 次期主査 土居 直史 氏 [ルネサスエレクトロニクス株式会社]
15:50 ~ 16:10	個別半導体製品技術委員会 「本年度成果と次年度計画」	個別半導体製品技術委員会 次期主査 吉田 茂一 氏 [三菱電機株式会社]
16:10 ~ 16:30	半導体信頼性技術委員会 「本年度成果と次年度計画」	半導体信頼性技術委員会 次期主査 瀬戸屋 孝 氏 [東芝デバイス&ストレージ株式会社]
16:30 ~ 16:50	半導体&システム設計技術委員会 「本年度成果と次年度計画」	半導体&システム設計技術委員会 次期主査 福場 義憲 氏 [東芝デバイス&ストレージ株式会社]
16:50 ~ 17:00	閉会のあいさつ	半導体標準化専門委員会 2019年度委員長 福場 義憲 [東芝デバイス&ストレージ株式会社]
終了後	交流会（17:00 ~ 18:30 予定）	